

マイクロ波機器의 固體化

金 鐘 錄*

1. 序 論

過去 約10年동안 반도체 材料는 繼續 눈부신發展을 해 왔다. 리드리(Ridley)는 1962年 반도체 벌크(Bulk) 裝置에서 마이크로波發振이 可能함을豫言했고, 1963年에 간(Gunn)이 實際로 이러한發振을 N型의 GaAs에서 이르킴으로써 마이크로파發振기술에 일대 전환기를 이루게 되었다勿論에 사기(Esaki)에 의한 텐넬 다이오드로 1958年頃에 마이크로波대에서 負(negative)抵抗을 얻어 雜音이 적은 반도체 발진기 및 增幅器等이 나오기는 했지만 그 出力이 미소함으로 인해 그리 큰歡迎을 받지 못하고 있다. 또한 1958年에 리이드(Read)가 P-N 장손에 높게 역 電壓을 걸어 주었을 때 아바란체領域에서 마이크로波의發振이 可能함을豫測한 바 있으며, 1965年에 존스頓(Johnston)에 의해 比較的簡單한 P-N 장손에서 5GHz의 마이크로波發振을 얻었다. 그後이 두가지 다이오드는 世界各國에서 莫大한 資金 및 人員을 들여 開發을 해 왔고, 이와 함께 트란지스터의 技術도 나날이 發展해서 f_{max} 가 12GHz이고 8GHz에서 3db 이상의 利得, 그리고 10~20mw의 出力を 낼 수 있는 마이크로波 트란지스터가 開發이 되었다.

간 다이오드는 比較的 그 雜音이 낮고 또 D.C 10볼트 程度의 낮은 電壓에서動作이 可能한 利點을 가지고 있으나 温度特性은 그리 좋지 못하고 出力에 있어서는 아바란체 다이오드 보다 낮으며, 現在 C.W. 約 2~3 Watt를 낼 수 있다이反面에 아바란체 다이오드는 電氣的으로 아바란체領域에서動作하고 있는 關係로 그 雜音特

性이相當히 좋지 못하다. 그러나 温度特性은 간다이오드 보다 좋고, 또 그 出力은 現在 5~6W를 낼 수 있으며 나날이 개선되어 가고 있다. 또 한이 다이오드는 D.C. 70~120볼트의 높은 電壓에서動作하기 때문에 마이크로波機器를 携帶用으로 할려면 전원 부분이 多小複雜하여 진다. 이 다이오드들의 效率은 普通 3에서 10퍼센트 程度이고 人工的으로 잘 冷却해서 20~30퍼센트 까지도 올릴 수 있다. 아주 높은 出力を 얻기 위해서는 여러개의 다이오드를 純列 또는 병렬로 연결하여 Xバンド에서 10W 以上의 CW 出力を 얻을 수 있다[1].

레이다(Radar)는 흔히 팔스信號로서動作되며, 이러한 目的을 위해서는 수K W의 出力도 아바란체 다이오드에서 얻을 수 있다. 아바란체 다이오드의動作모드에는 두가지가 있는데 하나는 IMPATT(IMPACT AVALANCHE Transit Time) 모드이고, 또 하나는 TRAPATT(Trapped Plasma Avalanche Triggered Transit) 모드이다. 前者가 더一般的으로 使用되고 있으며, 後者는 效率이 높기는 하나 주파수가 높아지면, 즉 Xバンド 또는 그 以上에서는動作이 그리 容易한 것같이 않다[2].

간 다이오드도 여러가지 모드로動作을 시키고 있으나 High Field Domain 모드가一般的이고, 그 다음에는 주파수가 空洞(cavity) 내에서 반도체 양단에 걸이는 電壓의影響을 받는 所謂 Quenched 모드가 많이 利用되며, LSA(Limited Space-Charge Accumulation) 모드는 效率이 높으나 그動作이 容易하지 않고, 펄스發振을 시키는 것이 普通이다[3].

以上 말한 負抵抗特性을 가진 다이오드들은

* 正會員, KIST 空中線研究室長

發振用으로만 사용될 뿐 아니라 電力 增幅用으로
도 利用될 수 있다[4]. 마이크로波 發振 다이오
드의 出現과 더불어 속키 베어리어 다이오드, 할
케리어 다이오드와 같은 마이크로波 混射(Mixer)
다이오드, 그리고 주파수 동조 및 채배용 바렉터
다이오드, 또 마이크로波의 進行 方向을 바꾸어
줄 수 있는 고속 스위칭 다이오드 등이 開發되었
다.

이와 아울러 알루미나(Alumina)나 사화이어(Saphire)의 자기(ceramic) 기판을 利用한 박막 기술로 새로운 마이크로波傳送線, 즉, 스트립선(stripline) 또는 마이크로 스트립선(Microstrip-line)이 登場해서 마이크로波機器의 하이 뷰릿드(Hybrid)화가 성행케 되었다. 특히 이러한 回路方式은 L, S, 및 C 밴드에서 널리 使用되어 왔고 最近 X 밴드에 까지 그 使用範圍가 擴大되어 가고 있다. 이와같이 여러가지 形態의 마이크로波受動部品 즉, 칩(chip) 抵抗體, 칩 카파시터, 칩 인더티와 같은 여러 박막 수동 소자들이 開發되었다. 다음 마이크로波部品乃至 기기의 고체화 또는 小型化에 이러한 새로운 마이크로波能動 및 수동소자가 어떻게 利用되는가를 考察하여 본다.

2. 마이크로파 發振器

從來에는 마이크로波 발진기로 크라이스트론이나 마그네트론이 주로 使用되어 왔다. 이러한 裝置는 出力を 크게 낼 수 있으나, 무게 및 부피가 크고, 게다가 複雜한 電源 裝置가 隨伴되어야 하는 短點을 가지고 있다. 이 外에도 이러한 發振 器는 發振 周波數가 그리 安定치 못해서, 安定한 空洞(cavity) 공진 회로를 利用하여 周波數의 安定을 圖謀한다.

간이나 아바란체 다이오드는 그 부피와 重量으로 보아서는 거의 無視할 수 있을 程度임으로 마이크로波 機器의 小形化에 必要 不可決한 요소라 하겠다. 그러나 반도체 自體가 環境 條件에 影향을 많이 받는 소자임으로 다이오드 發振器의 周波數도 相當히 不安定하다. 따라서 이 境遇에도 空洞(cavity) 공진회로나 마이크로 ストリ밍線의 공진회로를 利用해서 發振 周波數의 安定을 圖謀한다.一般的으로 다이오드와 그 팩케이지의 등

가 회로는 임피던스 Z_d . i. e.

로 表示할 수 있다. 다음 이에 부수되는 安定된 공진회로 및 부하의 등가 회로 임피던스, Z_r , 를

로 表示한다. 이때 發振 條件은

이다. 發振이 持續되기 위해서는 $R_d \geq R_c$ 의 條件이 維持되어야 한다. 이때 周波數의 安定度(stability)는 다음과 같다.

여기서 f_r 와 f_d 는 각각 공진 회로 및 다이오드
와 그 패케이지 回路의 공진 周波數이며, 實事
上 $f = f_r = f_d$ 이다. 그리고 S 는 周波數 安定係數
(stability factor)로서

이다. 여기서 Q_r 와 Q_d 는 각각 공진회로와 다이오드 및 그愧케이지 회로의 Q 이다. 그리고 安定된 공진회로를 使用 했다면 $\frac{4f_r}{f_r}$ 는 대단히 낮다 (一般的으로 $10^{-6} \sim 10^{-7}$ 을 目標로 한다.) 이 反面에 $\frac{4f_d}{f_d}$ 는 10^{-4} 程度가 普通임으로, 가령 全體의 周波數 安定도 $\frac{4f}{f}$ 를 10^{-6} 으로 해 주기 위해 서는 $S \leq 10^{-2}$ 이어야 한다. 따라서 (5)式에 의해서 $\frac{Q_r}{Q_d} > 10^2$ 이어야 한다. 마이크로 스트리밍에 다이오드를 본딩해서 振動을 일으켜 안정된 공진회로에 結合시킬 경우, 마이크로스트리밍 선의 Q 가 約 ~ 100 임으로 安定 공진회로의 Q 는 $\sim 10^4$ 이 산이 되어야 한다.

發振 다이오드를 공진 회로에 結合시키는데는
 數 많은 方法이 있다. 다음에 一般的으로 널리使
 用되는 方法을 세가지를 들어본다. 단, 이 때의
 공진 회로는 주로 發振을 이르키고, 임피던스의
 整合으로 最大의 出力を 얻자는 것이고, 周波數
 의 安定을 위해서는 또 하나의 安定한 (stable)
 공진회로에 결합해 주는 것이 普通이다.

그림 1에서는 同軸 케이블(Coaxial cable)공전 회로를 使用했다. 一般的으로 矢ヶ 空洞(cavity)의 깊이는 밤파장($\lambda_s/2$)을 取하고, 나이오드를 連

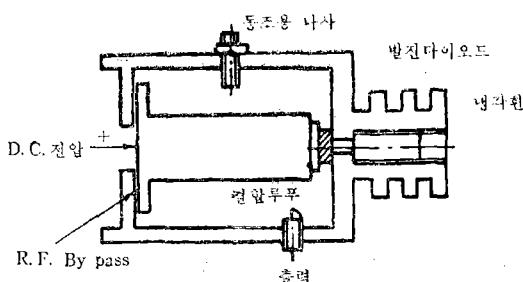


그림 1. 마이크로파 發振다이오드를 内包한 동축 공진 회로

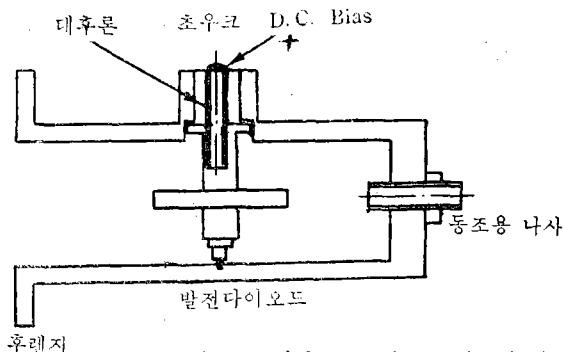


그림 2. 도파관 공진 회로를 사용한 다이오드 발진기

다이오드를 그림 2에서와 같이 우측 短絡面에서 半波長 보다 좀 적은 位置에 設置한다[5]. 다이오드를 支持하고 있는 놋쇠로 된 원통에는 直徑 半波長의 鎚은 놋쇠의 공진 원판을 그림 2에서와 같이 부착시킨다.

이 境遇에도 亦是 다이오드 및 팩케이지의 파라미터를 알지 못하면 공진 회로의 공진 周波數와 實際의 發振 周波數 間에相當한 跌跌이 생김으로 동조용 나사로 調節을 하여야 한다. 그래도如意치 않는 境遇에는 도파관의 단락면을 가변으로 해두면 꽤 效果的인 周波數 調節이 可能하다. 임피던스의 整合을 為해서는 $\lambda/4$ 트란스 호머 또는 단락 스타브 等을 使用할 수 있으나 比較的簡単한 方法은 出力 側 후렌지에 아이리스(Iris)를 부착하거나 또는 다른 하나의 동조 나사를 다이오드와 후렌지 간에 設置 해서 調節한다.

以上 空洞 공진 회로를 利用한 發振器에 對해 시 說明했으나, 다음에는 마이크로 스트립 선 다이오드 공진기에 對해 考察하여 보자. 于先 마이크로 스트립 선에서는 周波數가 높아지면 마이크로파 에너어지 가多小 幅射되는 경향이 있으므로

結制 주었을 때 원하는 發振 周波數를 얻을 수 없는 경우에는 동조용 나사를 돌려서 發振周波數를 調節한다. 부하(load)와 發振器間의 임피던스 整合은 主要 結合 루프의 크기, 位置에 依해서 決定되나, 동조용나사도 또한 多小 影響을 미친다. 이러한 發振器의 出力 및 發振 周波數는 供給 電流의 影響을相當히 받으므로 一定한 電流의 供給에도 유의하여야 한다.

다음에 흔히 쓰이는 X밴드 대의 發振器 回路은 X밴드의 도파관 空洞공진기에 아바란체나 간

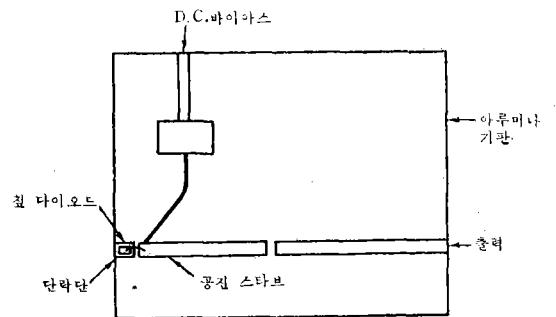
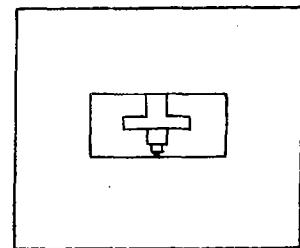


그림 3. 마이크로스트립 선 다이오드 발진기($\lambda/4$ 공진 스타브 말단에서 출력측에 결합되어 있다.)

X밴드 또는 그 以上의 周波數 대에서는 그리 널리 使用되고 있지 않다. 그러나 集積回路의 目的으로는 마이크로 스트립 선의 方式을 利用하는 것이 大端히 便利하다. 다음에 몇 가지 可能한 發振 回路를 구상하여 본다[6]. 그림 4에서는 공진 회로로서 $\lambda/4$ 의 스타브(stub)가 使用 되고 있다. 칩(chip) 다이오드는 단락 단에 부착되고 0.001 인치 직경의 금선을 使用해서 다이오드와 공진스 타브를 연결한다. D. C. 電源은 임피던스가 높은 마이크로 스트립 線 $3\lambda/4$ 에 임피던스가 아주 낮

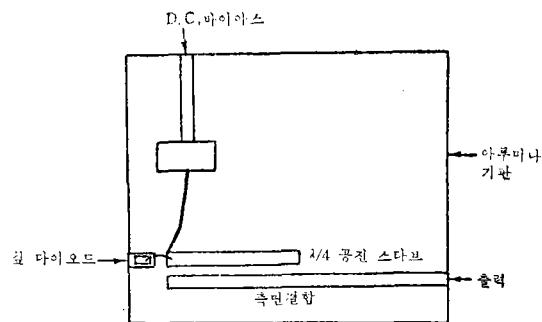


그림 4. 마이크로 스트립 선 다이오드 발진기($\lambda/4$ 공진스타브 측면에서 출력측에 결합되어 있다.)

은即, 넓은 마이크로 스트립線을 直列로 연결해서 마이크로파가 直流 電源側으로 들어오는 것을 막는다. 出力은 容量 결합으로 뽑아 낸다. 이 경우는 공진回路의 길이가 한정되어 있으므로 튜닝이 다소 불편하다. 임피던스의 整合은 窄은 알미늄 박막을 짤라서 出力側 스타브의 넓이를 조절해서 달성할 수 있다. 이와같이 설계적으로 조절된回路는 다시 완전한 박막回路로製作된다. 동조回路의 조절을 용이하게 하고 또 많은 出力を結合해 내기 위해서는 그림 4와 같이 구조를多少 變更한다. 이 경우에는 공진 스타브 튜닝(tuning)과 임피던스 整合을 위한 出力側 스타브의 조절이 비교적 容易하다. 또 側面結合을 할 경우에는 Even mode와 Odd mode가 개입됨으로 理論的인 取扱이多少 複雜하여 진다[7, 8].

다이오드의 등가 파라미터가 알려져 있는 경우에는 理論的으로 원하는 發振 주파수의 공진回路를 設計 할 수 있으나,一般的으로는 다이오드의 파라미터가 애매하기 때문에 상당히 實驗的인 조절을 하여야 한다. 發振 주파수를 전자적으로 동조 시키자면 바렉터(varactor) 다이오드나 YIG裝置를 利用하면 되고, 또 必要한 동조範圍가 좁을 때는 바이아스 電壓의 變化에 依해서도 可能하다.

搬送周波數나 局部 發振器의 周波數의 安定度가 높아야 ($>10^{-7}$) 할 경우에는 크리스탈 發振器에 依한 페이스 록킹(phase-locking) 또는 인젝션 록킹(injection-locking) 등이 必要하다.

3. 마이크로波 增幅器

마이크로 스트립 傳送線의 技術이 發達되고 트

란지스터의 動作範圍가 마이크로波 대로 擴張됨에 따라 마이크로波 集積回路가 盛行되었다. 마이크로 스트립 傳送線의 特性 임피던스 및 有効 유전율(effective permittivity)에 대해서 위이리(Wheeler) [9]가 conformal mapping의 方法으로 여러 公式들을 유도했다. 그후 미트라(Mitra)와 야마시다(Yamashita)가 변분法으로 더正確한 計算方法을 고안해 냈다[10]. 이外에도 부라이언트(Bryant)와 와이스(Weiss)의 구린(Green)函數의 方法에 依한 計算치도 試驗結果와 잘一致한다[11]. 마이크로波 增幅器의 設計는 電子計算機에 依해서 하는 것이 제일 効果的이다. 우선 트란지스터의 特性을 scattering 파라미터로測定한다. 그림 5는 마이크로 스트립線을 使用한 마이크로波 增幅器로서 스타브(stub) A와 B는 特性 임피던스 50-ohm를 가진 傳送線이고 스타브 1과 2는 入力側의 임피던스 整合回路이며 스타브 3과 4는 出力側의 整合回路이다.

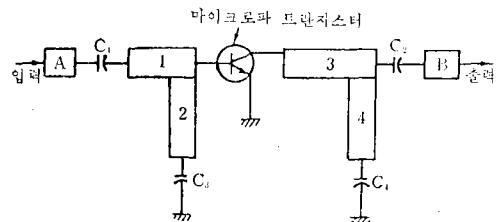


그림 5. 일단 마이크로파 증폭기(바이아스 회로는 제외하였다.)

C_1 과 C_2 는 結合用 축전기이고 C_3 와 C_4 는 A, C. 단락을 위한 축전기이다. 가령, 어느 주파수대에서 일정한 利得을 원한다면 트란지스터의 scattering 파라미터를 주파수의函數로 표시해서 정합용 스타브의 주파수特性과 연관을 시켜 利得을 計算한다. 대개의 경우 스타브의 길이와 넓이를 여러번 바꾸어서 計算을 되풀이 함으로써 원하는 주파수 應答(frequency response)을 얻을 수 있다. 따라서 증폭단의 수가 많아지면 計算機에 依한 計算時間이 急增한다. 또한 이와같이해서 설계한 增幅器는 흔히 實驗치와 잘一致하지 않는다. 가령 10 dB의 利得을 얻을 작정으로 設計한 增幅器에서 ± 3 dB 이상의 誤差를 내는 수가 徒然 있다. 그래도 마이크로波 대에서는 트란지스터의 본래의 利得이 낮기 때문에 이상과 같은

方法에 의지하지 않고서는 엄청난 蹤跌을 가져오게 된다. 그림 4에는 S 밴드대의 MIC 增幅器를 표시 했으며, 그림 7에서 이 增幅器의 計算치와 實驗치를 比較했다[12]. 여기서는 計算치와 測定치간에 $\pm 1\text{dB}$ 以下의 差異를 가지고 있으며, 또 이것이 3단 增幅器인 점으로 미루어 보아 이 設計가相當히 正確한 것이었음을 알 수 있다. 그런데 여기서는 3단 增幅으로 불과 7 내지 8dB 밖에 내지 못하고 있으나 지금은 마이크로波 트란지스터가 많이 發達해서 단 한단 만으로도 이 程度의 利得을 얻을 수 있다.

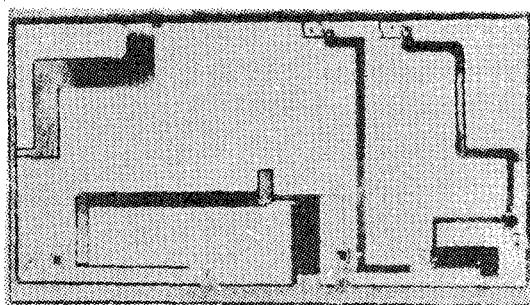


그림 6. S 밴드대의 MIC增幅器

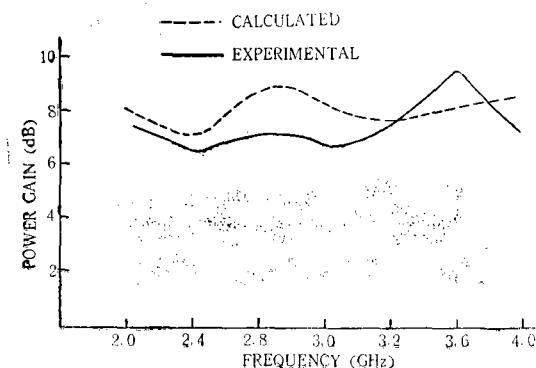


그림 7. S 밴드增幅器의 주파수 特性

以上은 Class A 增幅器에 대해 論議했으나, 出力を 많이 얻기 위해서는 Class B 또는 Class C의 動作을 시킨다. 이 경우에는 트란지스터가 포화 狀態에서 動作함으로 그 scattering 파라미터의 測定이 대단히 까다롭고, 正確한 增幅器의 設計는 더욱 期待하기 어렵게 된다.

4. 마이크로波 여파기

마이크로 스트립 線 方法에 依한 여파기의 例로서 그림 8과 같은 Band-pass filter를 들어

說明한다. 여기서는 반파장 공진기의 주파수特性이 이 여파기의 대부분의 Band-pass 特性을 결정할 것으로 期待된다. 하나의 공진기는 두개의 넓이가 다른 $\lambda/4$ 스타브로 되어 있다. 넓이가 同一하고 平行하게 서로 隣接해 있는 스타브의 Even mode 그리고 Odd mode의 임피던스, Z_{ee} 와 Z_{oo} 는 부라이안트(Bryant)와 와이스(Weiss)의 公式[11]에 依해서 얻는다. 즉, 이 임피던스는 서로 맞서고 있는 스타브의 간격 및 길이에 依해서 決定된다. 또한 그림 8과 같은 여파 기에서 Z_{ee} 와 Z_{oo} 는 주파수대와 공진 요소의 개수의 函數로서 表示된다[13, 14]. 공진 요소의 개수를 增加하면 예리한 주파수 應答을 얻을 수 있으나, 너무 지나치게 여러개를 使用하면 損失의 增加를 招來한다.

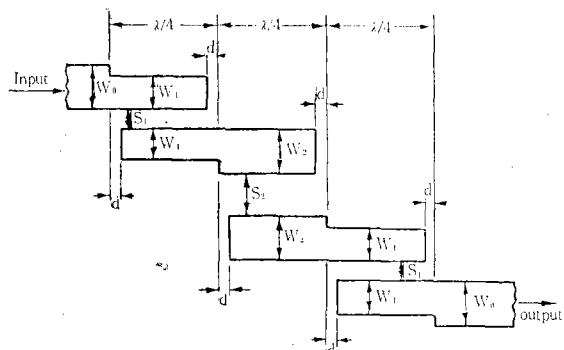


그림 8. 병행으로 결합된 공진 스타브 Band-pass 여파기

5. 마이크로파 方向性 結合器

마이크로 스트립 線을 利用한 方向性 結合器에 도 여러가지 종류가 있다. 우선 3 dB 하이부리드 結合器로서는 Branch-line 結合器 및 Rat-Race Ring 등을 들수 있다. 이中 前者는 그림 9에서 보는 바와 같이 두개의 傳送線이 두개의 Branch-line 으로 連結이 되어 있다. 이때 Branch-line 과 그 어간의 傳送線의 길이는 $\lambda/4$ 이다. 이때 Null-port 쪽으로는 아무 出力도 나오지 않는다. 한편 Thru-port 와 coupled-port 를 通해서 나가는 信號는 그 위상에 90° 差異가 있다. 그 理由는 入力側으로 들어온 信號가 각각의 port에 이르는데 거치는 經路의 길이(path length)를 考慮하여 豫測할 수 있다. 그림 10에 표시한 Rat-Race Ring에서도 Input port에 들어오는 信號가 각 port에 이르는

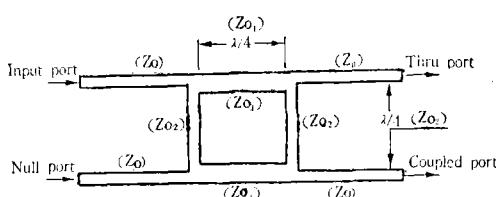


그림 9. Branch-line 방향선 결합기

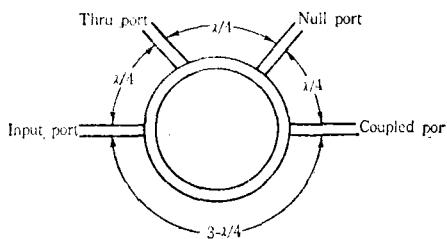


그림 10. Rat-Race Ring 결합기

데 거쳐 가야 할 經路의 길이를 고려해서 짐작할 수 있다. 이때 thru-port 와 coupled-port 로 나가는 신호에는 180° 의 위상차가 있다.

Branch line 結合器와 Rat-Race Ring 은 주파수 특성이 아주 협소한 결합을 가지고 있다. Branch-line 결합기는 여러 단으로 해서 주파수特性을 개선할 수 있다. 그림 11에는 중심 周波數가 2.35 GHz 인경우, 3 dB Branch line 結合器의 각 port 的 出力を 입력을 기준해서 표시했다. 여기서 특히 Null-port 는 주파수에 따라 현저하게 다른 동작 特性을 나타내고 있다.

다음 또 흔히 쓰이는 마이크로 스트립 선 결합기로서는 Edge 結合 方向性 결합기를 들수 있다.

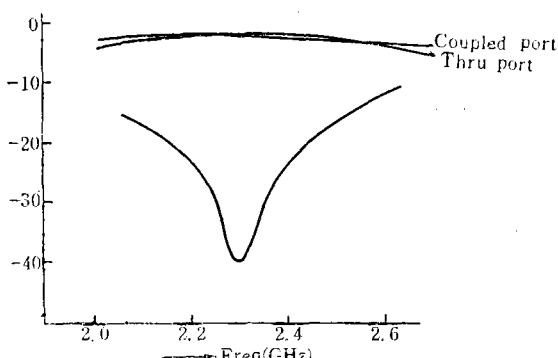


그림 11. 3dB Branch-line 결합기의 주파수 특성

그림 12에 이러한 결합기의 실제 사진을 게재 했고, 그림 13에는 그 주파수 특성을 표시 했다. Edge 결합기는 Branch-line 결합기와 달리 상당히 넓은 周波數 범위에서 균일한 특성을 갖는다. 그림 12의 구조를 다소 변경함으로써 octave 이상의 주파수 대에서 균일한 특성을 얻을 수도 있다.

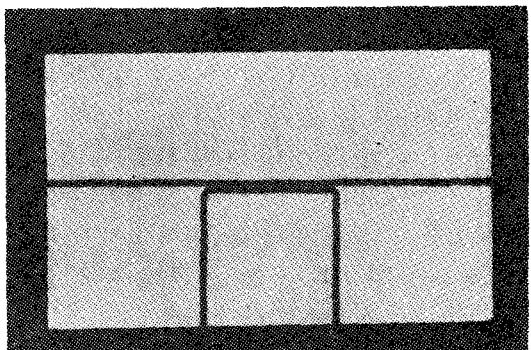


그림 12. Edge 결합 방향성 결합기

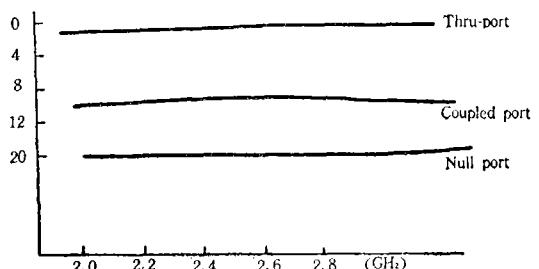


그림 13. 10 dB Edge 결합 방향성 결합기의 주파수 특성

6. 마이크로파 밀서

마이크로파 밀서(Mixer)는 비선형 특성을 가진 다이오드, 즉 솔키-베어리어(schottky barrier) 다이오드나 할 케어리어(hot carrier) 다이아드에 마이크로파 입력 신호와 국부 발진기 신호를 동시에 가하여 發生하는 여러가지 주파수의 신호중 마이크로파 입력 신호와 국부 발진기 출력의 주파수의 차에 해당하는 즉, 중간 주파 신호를 출력으로 낸다. 이러한 목적은 한개의 다이오드만으로도 탈성할 수 있으나 국부 발진기에의 한 AM 잡음을 덜기 위해서는 두개의 동일한 비선형特性을 가진 다이오드를 그림 14에서와 같이 Rat-

Race Ring에 연결해서 국부 발진기의 주파수 신호가 출력측에서 서로 역상을 이루어 상쇄가 되도록 한다. 이것을 수식으로 간단히 풀어 하면 다음 오드 A에 흐르는 전류는

$$i_a \simeq a_0 + a_1(e_s + e_{L_o}) + a_2(e_s + e_{L_o})^2 \dots \dots \dots (6)$$

다이오드 B에 흐르는 전류는

$$i_b \simeq a_0 + a_1(-e_s + e_{L_o}) + a_2(-e_s + e_{L_o})^2 \dots \dots \dots (7)$$

이다. 여기서

$$e_s = E_s \cos \omega_s t \text{ 그리고 } e_{L_o} = E_{L_o} \cos \omega_{L_o} t$$

라고 두면, 저주파 여파 出力은 $(i_a - i_b)$ 에 비례함으로 식 (6)과 (7)을 이용해서

$$i_a - i_b \simeq 2a_1 E_s \cos \omega_s t + 2a_2 E_s E_{L_o} \cdot$$

$$[\cos(\omega_s + \omega_{L_o})t + \cos(\omega_s - \omega_{L_o})t] \dots \dots \dots (8)$$

를 얻는다. 그러나 출력 변압기의 周波數 특성으로 $(\omega_s - \omega_{L_o})$ 의 I.F. 신호만이 중간 주파 중폭기로 들어 간다. 광대역 주파수 특성을 가진 혼합기가 필요할 경우에는 Rat-Race Ring 대신 넓은 주파수 대의 특성을 가진 하이부릿드 結合기를 사용하여야 한다.

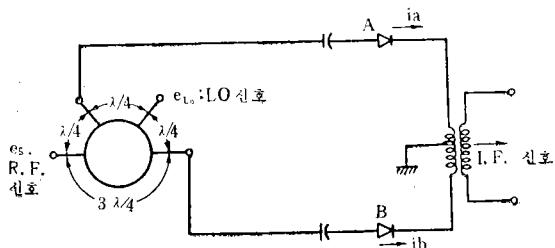


그림 14. 평양혼합기(다이오드의 바이아스회로는 제외하였다)

7. 마이크로파 썬큐레이터

3개의 개구(port)를 가진 마이크로파 박막회로에서의 썬큐레이터는 헤리아이트(Ferrite)나 YIG 등의 자성체 원판을 이용해서 만든다. 이 원판은 상하 양면이 금으로 도금이 되어 있으며, 그크기는 자성체의 자기 特性, 使用 周波數, 그리고 외부에서 가해주는 자계 강도 등에 의해서 決定된다. 썬큐레이터에서는 한 개구(port)가 다른한개구와만 결합하고 나머지 또 하나의 개구와는 결합을 이루지 않는다. 각 개구에서는 임피던스의 정합이 잘 되여 있고, 또 결합하고 있는 개구 간에는 손실이 없으며, 결합하고 있지 않는 개구간

에서는 완전히 전기적으로 격리되어 있다면 scattering 파라메터로 표시해서 $S_{11}=S_{22}=S_{33}=0$ 이고 $S_{21}=S_{32}=S_{13}=1$ 이며 $S_{31}=S_{23}=S_{12}=0$ 이 된다.

이것을 마트릭스로 표시하면

$$[S] = \begin{pmatrix} 0 & 0 & S_{13} \\ S_{21} & 0 & 0 \\ 0 & S_{32} & 0 \end{pmatrix} \dots \dots \dots (9)$$

가 된다. 그러나 YIG 자성체를 사용했을 경우 X 밴드에서 각 개구의 입력 임피던스는 약 25Ω 가 됨으로 그림 15에서와 같이 $\lambda/4$ 변성기를 사용해서 주파수의 정합을 이루어 준다. 세 개구 중 한 개구에 50Ω 저항을 連結해 주면 이 썬큐레이터는 아이소 레이터가 된다. 그리고 네개의 개구가 있는 썬큐레이터가 必要할 때는 두개의 3개구 썬큐레이터를 연결해서 얻는다.

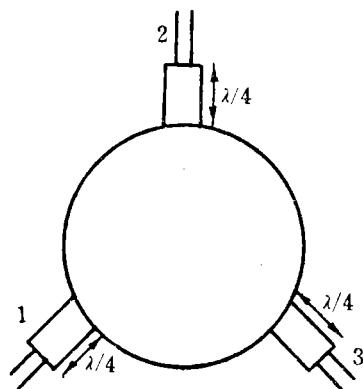


그림 15. 3개구 MIC 썬큐 레이터

8. 마이크로파 機器의 固體化

이상 1절에서 7절까지 마이크로파의 각 부품, 특히 마이크로 스트립 선 방법으로 製作할 수 있는 부품에 대해 개략적인 설명을 했다. 이 절에서는 이러한 부품을 利用해서 몇 가지 마이크로파 機器를 고체화 하는 문제를 다루어 보기로 한다.

첫째로, 간단한 X 밴드대의 레이다의 固體化는 비교적 손쉽게 이루어질 것으로 예상된다. 가령, 對人 探知用으로나, 또는 차량의 속도 探知用으로 현재 넓게 개발되고 있는 전고체화 도파라 레이다[5]는 送信機에서 발사된 X밴드 대의 周波數 f_0 을 가진 반송파가 움직이는 표적물에

부딪혀서 돌아 올 때는 도푸라 효과에 의해서 f_d 만큼 周波數가 변한다. 그런데, 이때 f_d 는 움직이는 표적물의 속도에 비례하여 다음과 같은 식으로 표시할 수 있다.

$$f_d = 2f_o \left(\frac{v}{c} \right) \cos \theta \quad \dots \dots \dots \quad (10)$$

여기서 각도 θ 는 電波의 진행 方向과 표적물의進行 方向과의 협각이며 v 는 표적물의 速度이다. 그림 16에서는 X밴드의 다이오드 발진기가 f_0 의 반송파를 내서 한쪽 안테나를 통하여 표적물을 향해 복사 된다. 이와 동시에 발진기의 出力 1%는 두개의 edge 結合 方向性 結合器를 통해서受信

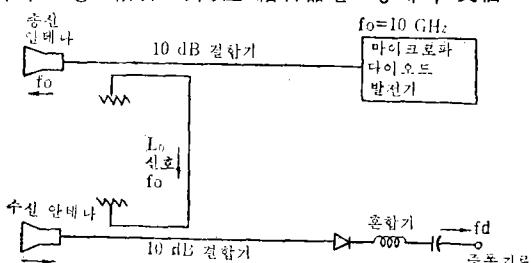


그림 16. 두 안테나를 사용한 도프라 레이다.

機 쪽으로結合되어 局部 發振器 신호의 역활을 한다. 따라서 標的物에 부딪혀 反射하여온 $f_0 + f_d$ 의 신호는 다이오드 밀서에서 L_0 신호와 비이트 해서 여러 周波數 成分을 내게 된다. 여기서 다른 신호는 여波器에서 저지되고 도푸라 周波數 f_d 의 신호만이 中間 周波 增幅器를 거쳐 周波數 辨別器로 들어가 f_d 에 比例하는 出力を 指示計에 나타내게 된다. 그림 17에서와 같이 씬큐레이터를 使用하면, 안테나 한개를 省略할 수 있다. 그런데, 씬큐레이터는 實際 그 isolation이 20dB~25dB 이므로 레이다의 感度를 低下시키며, 따라서 有効 探知 距離가 縮小된다. 價格에 있어서도 우리나라의 境遇에는 씬큐레이터가 더 費用이 걸리

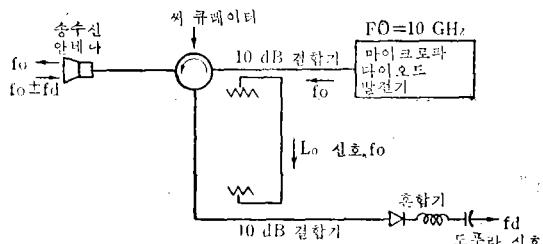


그림 17. 한개의 안테나와 씨큐레이터를 사용한 도풀리레이이다.

므로 차라리 2個의 안테나를 使用하는 便이 經濟的이고 探知距離도 擴張될 수 있다.

利得이 18 dB 程度의 호온(Horn) 안테나를 使用하면 부피도 그리 크지는 않게 된다. 그리고 다 이오드의 AM 雜音을 다소 抑制하기 위에는 平衡 混合器를 使用하는 便이 有利하다. 中間 周波 增幅器의 周波數대는 이 레이다(RADAR)를 車輛速度 探知用으로 使用하는 경우 速度를 10乃至 100 MPH로 보아, 그動作 周波數 範圍를 300 Hz乃至 3000 Hz로 하고, 對人用으로 使用할려면 中間 周波增幅器가 5乃至 300 Hz에서 動作하도록 하여야 한다. 그럼 18에는 이러한 目的으로 開發된 레이다(RADAR)의 마이크로波 部分의 MIC 모듈을 掲載했다[15].

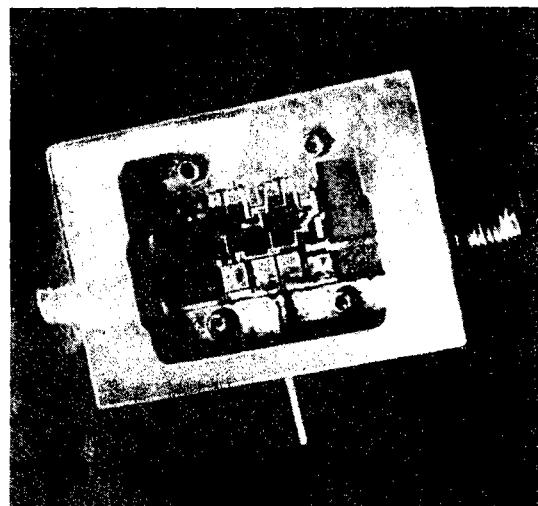


그림 18. 도푸라 레이다의 MIC 모듈

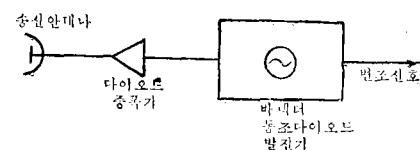


그림 19. 全固體化 마이크로파 送信器의 系統圖
(低周波 部分은除外)

이 밖에도 마이크로파 集積回路 送信機와 受信機가 開發되고 있으며, 간이나 아바란체 다이오드를 使用할 境遇에는 周波數 驟倍와 같은複雜한 節次을 除去할 수 있다.

그림 19와 20에 送信機와 受信機의 系統圖를 마이크로波部分에 限해서 表示했다. 送信機部分

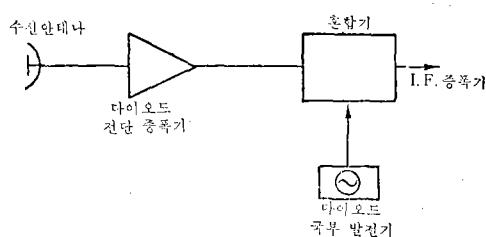


그림 20. 全固體化 마이크로파受信器의 系統圖
(低周波部分除外)

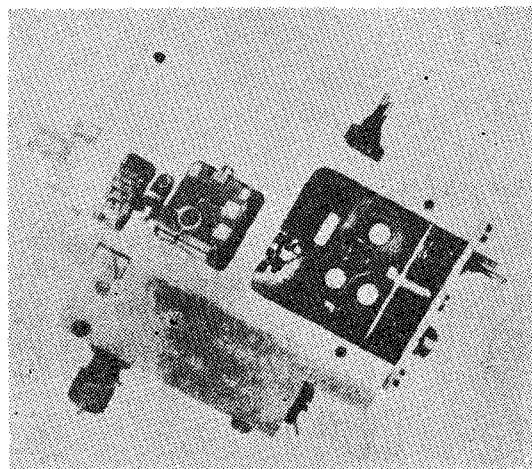


그림 21. 마이크로파 MIC受信器

에서는 다이오드發振器의 出力이 높을 境遇에는 增幅器를 追加하지 않아도 좋고, 受信機에서도 電界強度가 充分히 強한 地域에서는 前段 增幅器를 削除하여도 無妨하다.

그림 21에는 이러한 MIC 마이크로파受信機의 寫眞을 揭載했다[16]. 여기서는 간 다이오드가 공共軸 空洞(coaxial cavity)에 들어 있으며, 局部發振器의 役割을 한다. 그림 21에서는 이發振器가 受信機側面에 붙어 있고, connector 없이 直接 밀서 回路에 結合되어 있다.

그림 19와 20의 回路 方式은 T. V. 中繼用 X 배nd나 K 배nd의 ST Link에도 적용할 수 있다. 從來의 ST Link에서는 周波數 遞倍를 60倍以上 하여 주는 關係로 spurious mode가 많이 생기고 또 A.M. 및 F.M. 雜音의 水準이相當히 올라간다. 그러나 다이오드發振器를 使用하면 周波수 遞倍가 전혀 必要치 않으므로 spurious mode가 아주 적고 따라서 必要한 濾波器의 回路도 간

단한 것으로 足하다. 그림 19에서는 變調 信號로서 振幅 變調된 影像 信號와 周波數 變調된 音聲 信號를 합쳐서 넣어주어서 周波數 變調를 시킨다. 안테나로서는 parabolic reflector를 使用하되 必要에 따라 送信機의 임피던스 정합을 위해 $\lambda/4$ 變成器를 插入하여야 한다.

受信機側에서는一般的으로 送信機의 出力이 300 mW以上이면 前段 增幅器가 必要치 않을 것 으로豫想된다. 受信 안테나를 通해 들어온 信號는 局部發振器의 出力과 混合器에서 비아트되어 130 MHz의 中間 周波를 發生한다. 이 中間周波 信號는 一段 周波數 辨別器에서 復調된 다음 影像 信號와 音聲 信號가 分離되어 나간다. 低周波 部分의 回路은 省略했다. 搬送 周波數로는 7GHz와 13GHz가 흔히 使用되고 있는데 MIC方法을 利用하였을 境遇 13GHz대에서는 마이크로스트립傳送線에서의 損失이 커질 것이고 또 有効 波長이 짧아질 것이므로 回路 設計가 그리 간단하지 않을 것으로豫想된다. 또한 다이오드發振器의 安定度가 그리 높지 못한 境遇에는 受信機의 局部發振器에 AFC回路를 連結하여 受信 信號의 周波數에 따라 局部發振周波數가 自動調節되도록 한다.

9. 結論

마이크로波의 通信 機器는 各種 마이크로波 半導體 다이오드 性能의 發展, 그리고 마이크로 스트립傳送線에 의한 薄膜 集積回路 技術의 開發로, 急激이 그 固體化 내지 小型化가 盛行되고 있다. 過去 5, 6年 동안은 주로 L, S, C 배nd에서의 固體化에 集中되어 왔으나, 現今에는 X, K 배nd에 까지 마이크로파 機器의 全固體化가 試圖되고 있으며, 머지 않은 將來에 레이다(RADAR)機器, 마이크로波리피터, 送受信 裝置들이 모두 半導體 裝置로 集積化될 것이豫想된다. 그리고 마이크로波發振 다이오드로 X 배nd 내지 K 배nd의 搬送 信號 및 局部發振器 信號가 直接 發生됨으로 從前과 같은 여려段의 周波數 遞倍 및 濾波回路等의 複雜한 節次를 除去할 수 있다.

참고文獻

1. K. Kurokawa and F.M. Magalhaes,

- "An X-Band 10-watt Multiple-Impatt Oscillator", Proc. of IEEE, Jan. 1971, pp. 102-103.
- S. G. Liu, H. J. Prager, K. K. N. Chang, J. J. Risko and S. Weisbrod, "High-Power Harmonic-Extraction and Triggered Amplification with High-Efficiency Avalanche Diodes". Digest of Technical Papers, 1971 IEEE International Solid-state Circuits Conference, PP. 176-177, p. 205.
- J. A. Copeland, "LSA Oscillator Diode Theory", J. of Applied physics, Vol. 38: 1967, P. 3096.
- B. S. Perlman and C. L. Upadhyayula, "Transferred Electron Amps Challenge the TWT." Microwaves, Dec. 1970, P. 59.
- M. COWLEY, "Cut the Cost of Doppler Rodars." Electronic Design, Vol. 13, Jan. 1971, pp. 48-53.
- D. J. Ellis and M. W. Gunn, "Stripline Gunn Oscillators are Compatible with Microwave I. C. s," Electronic Engineering, May 1971, PP. 50-53.
- T. G. Bryant and J. A. Weiss, "Parameters of Microstrip Transmission Lines and of Coupled Pairs of Microstrip Lines", IEEE Trans. MTT, vol. 16, Dec. 1968, PP. 1021-1027.
- E. M. T. Jones and J. T. Bolljahn, "Coupled-Strip-Transmission Line Filters and Directional Couplers". IRE Trans. Microwave Theory and Techniques, Vol. MTT-4, April 1956, PP. 75-81.
- H. A. Wheeler, "Transmission-Line Properties of Parallel Strips Separated by a Dielectric Sheet", IEEE Trans MTT, Vol. 13, Mar. 1965, PP. 172-185.
- E. Yamashita and R. Mittra, "Variational Method for the Analysis of Microstrip-Lines," IEEE Trans. MTT, Vol. 16, No. 4, April 1968, PP. 251-256.
- T. G. Bryant and J. A. Weiss, "Parameters of Microstrip Transmission Lines and of Coupled Pairs of Microstrip Lines," IEEE Trans. MTT, Vol. 16, Dec. 1968, PP. 1021-1027.
- V. G. Gelnovatch, I. L. Chase and T. Arell, "A 2-4 GHz Integrated Transistor Amplifier Designed by an Optimal-Seeking Computer Program," 1970 IEEE International Solid State Circuits Conference, PP. 54-55, 183.
- S. B. Cohn, "Parallel-coupled Transmission-Line Resonator filters," IRE Trans. MTT, April 1958, PP. 223-231.
- George L. Matthaei, Leo Young, E. M. T. Jones, *Microwave Filters, Impedance Matching Networks, and Coupling Structures*, McGraw-Hill Co.
- B. Oliver, "Hybrid I.C.'s a Major Factor in Microwave Component Development", Electronic Eng., May 1971, PP. 41-43.
- T. H. Oxley, "X-Band Integrated Circuit Receiver", Microwave Journal, April, 1970, PP. 52-56.